



Tagesordnung

- Thema: **48. Treffen des Industrie-Arbeitskreises** Rechtskonformes Umweltmanagement in der Elektronikindustrie: Umsetzung von RoHS, REACh, ErP, WEEE und weiteren Umwelanforderungen
- Datum: **Dienstag, den 05. November 2019, 10:00 Uhr**
- Ort: **Fraunhofer IZM**
Gustav-Meyer-Allee 25, Gebäude 17, Raum 60a/b, 13355 Berlin
- Teilnehmer: Arbeitskreismitglieder, Referenten

Agenda

ab 9:30 Uhr

Anmeldung und Kaffee

10:00 Uhr

Neues aus der Gesetzgebung

Nils Nissen, Fraunhofer IZM

10:30 Uhr

RoHS Anhang II: Überarbeitung der Liste beschränkter Stoffe

Otmar Deubzer, Fraunhofer IZM

11:10 Uhr

China RoHS: Aktuelle Entwicklungen und Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis

Markus Glauben, tec4U-Solutions GmbH

11:50 Uhr

Rohstoffrisikobewertung Tantal

Sophie Damm, Deutsche Rohstoffagentur

12:30 Uhr

Mittagessen

13:30 Uhr

Der Open Scope der WEEE – erste Erfahrungen mit den Anforderungen des ElektroG und in anderen EU-Ländern

Stefanie Kutzera, Bitkom Servicegesellschaft mbH

14:10 Uhr

**Paradigmenwechsel im Ökodesign und der
Energieverbrauchskennzeichnung? Auswirkungen neuer
Normen auf die Rechtssetzung**

Moritz-Caspar Schlegel, Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie

14:50 Uhr

Kaffeepause

15:10 Uhr

**Möglichkeiten und Grenzen alternativer Verfahren für CrVI im
Bereich Hartverchromung**

Matthias Janke, Oerlikon Balzers Coating Germany GmbH

15:50 Uhr

**VerpackG: Auswirkungen für Hersteller und Inverkehrbringer
von Elektro- und Elektronikgeräten**

Stephan Pult, Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister

16:30 Uhr

Abschließende Diskussion

16:40 Uhr

Ende der Veranstaltung